

风华高科 2013 年技术创新项目招标公告

风华招（2013）第（001）号

为持续推进企业技术创新，解决研发及生产中难以突破的技术难题，特别是一些机理性的问题，促进机理研究推动技术研发，现风华高科公开对外招标，希望得到各大高校及科研院所的支持与帮助。

本次招标将遵照《中华人民共和国招标投标法》、《科技项目招标投标管理暂行办法》（国科发计字[2000]589号）、《广东省重大科技项目招标投标管理办法》（粤科计字[1999]138号）、《广东省重点技术创新项目招标投标管理办法》（粤经贸技术[2004]165号）等有关规定进行。

一、招标项目名称

编号	课题名称
FH2013RDZ001	陶瓷电容器抗热冲击性能的研究
FH2013RDZ002	超薄型 MLCC 外电极形成技术
FH2013RDZ003	低温铜电极浆料制备技术
FH2013RDZ004	MgO 粉体提纯技术
FH2013RDZ005	超细陶瓷粉体在 PVB 体系中的分散机理研究
FH2013RDZ006	适用于小于 2 μ m 瓷膜的 MLCC 瓷粉材料制备技术
FH2013RDZ007	NTC 传感器阻值调控数据模型
FH2013RDZ008	固体铝电解电容器导电聚合物制备工艺
FH2013RDZ009	影响射频功率电阻驻波比的关键因素研究
FH2013RDZ010	高可靠性薄膜片式电阻靶材开发及应用

二、投标要求

- 1、投标单位须为高等院校或科研机构，并具有较强的研发力量，有相关专业实验室及独立研究团队。
- 2、投标单位中标后，须设立专帐管理，确保资金专款专用。
- 3、投标人承担其编制及递交投标文件所涉及的费用。

三、招标日程安排：

- 1、投递标书截止时间：2013 年 10 月 25 日 16 时，过期递交无效。（函件以邮戳日期为准）
- 2、开标时间：以通知时间为准。

四、有意参加投标的单位，请于 2013 年 9 月 20 日 16 时前将以下资料发送到招标办公室参加资格预审：

1. 投标申请函、报名联系人身份证复印件；
2. 承担项目的负责人的有关证件复印件（须加盖单位或科技部门公章）；
3. 近三年承单市级以上相关课题攻关任务的批复文件、合同书复印件（须加盖单位或科技部门公章）。

五、资质审核：招标方收到投标意向者资格证明材料后，对投标意向者进行资质审查，必要时进行实地勘察或相关交流、洽谈，确定符合资格后，于 2013 年 9 月 26 日 16 时前通知入选的单位，凡未入选的单位不再另行通知。

六、通过资质审查的投标意向者可到招标方招标办公室索取招标文件和相关资料。凡不按时参加的，一律按自动弃权处理。

七、投标书填写要求：投标书制成正本一份，副本三份，共四份。正本必须用不褪色水笔填写或打印，并在封面注明“正本”字样；副本可复印。标书独立装订成册，一律使用 A4 纸。

八、评标方式和内容：以投标人的研发实力（包括研发设施、环境、研发团队、取得成果），产学研合作经验、基础，项目带头人项目管理经验、诚信度、服务水平，以及竞标价格为考评依据，对竞标者进行全面评议，并在充分考察、交流与洽谈基础上确定中标单位。

九、中标人于宣布中标后一周内与发包方签订项目合同的具体条款，同期办理项目合作相关事宜。

十、根据有关规定要求，部分课题向社会邀请招标。

十一、本项目招标文件属公司机密，请竞投单位注意保密。

十二、项目招标联系方式

联系人：付博士、苏女士

E-mail : fhrd@china-fenghua.com

联系电话：0758-2865565

传 真：0758-2865223

招标办公室地址：广东省肇庆市端州区风华路 18 号风华电子城 1 号楼 7 楼

广东风华高新科技股份有限公司

二〇一三年八月二十八日